



医疗程序须知

简介

表皮磨皮使用真空吸力及细小的晶体去除角质层（皮肤表皮的最外层）。这技术刺激表皮细胞更新及真皮胶原蛋白重组。

适应症

1. 暗疮
2. 暗疮疤痕
3. 光老化 – 幼纹和毛孔粗大
4. 色素沉着

手术 / 程序前须知

1. 需要时或与其他方式结合治疗，如药物治疗或蓝光治疗。
2. 可能需要多次治疗，而且未必能全部清除。
3. 改善程度并无任何保证，治疗反应因人而异。
4. 治疗均存在复发机会。
5. 治疗前后均需拍照记录，以作治疗进度之参考。

手术 / 程序后须知

1. 治疗后的暗疮部位可能会有轻微出血。
2. 治疗后皮肤会红肿，可能会持续 1-2 天。
3. 治疗后可恢复使用护肤产品和化妆品。

风险及并发症

1. 瘀伤。
2. 浅层伤口。
3. 暂时性色素沉着。

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

1. Shah M, Crane JS. Microdermabrasion. [Updated 2019 Sep 18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535383/>
2. M Fernandes et al. Effects of microdermabrasion on skin rejuvenation. J Cosmet and Laser Therapy 2014.16:26-31
3. A F Taub. Procedural treatments for acne vulgaris. Derm Surg 2007.33(9):1005-1026

病人签署：_____ 签署日期：_____

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Adm No/Episode No: _____